## This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



ji ∟120514 MAY 1-51

(54) PRODUCTION OF MICROLENS

(43) 24.5.1991 (19) JP (11) 3-122614 (A)

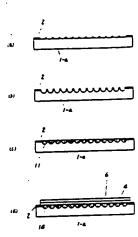
(21) Appl. No. 64-260785 (22) 5.10.1989 (71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) YOSHIKO MINO

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G02F1/13,G02B3/00

PURPOSE: To form microlenses to a uniform shape with good reproducibility and to obtain distinct and high image quality by embedding a material having the refractive index different from the refractive index of a substrate glass

into the substrate layer of the filter forming surface of a counter substrate.

CONSTITUTION: The glass is etched by wet etching of, for example, an HF system with the light shielding patterns 2 of the transparent substrate 1-a formed with the light shielding pattern 2 for preventing the intrusion of light for each one picture element as a mask. For example, a resin 11 is packed as the material having the refractive index different from the refractive index of the substrate is packed into the etched parts so as to flatten the substrate surface. The microlenses 14 are built into the counter substrate layer 1-a, 4 so a to correspond to the picture elements, by which the incident light is focused to the central parts of the respective microlenses. The light is made incident on the very small picture elements of even the substrate having the ultra-high density in this way and the distinct videos having the high image quality are



6: oriented film

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### 平3-122614 四公開特許公報(A)

®Int. Cl. 3 G 02 F G 02 B G 02 F 1/13 3/00 1/13

庁内整理番号 識別記号

@公開 平成3年(1991)5月24日

8806-2H 101 7036-2H 8806-2H Α

未請求 請求項の数 6 (全5頁) 審査請求

マイクロレンズの製造方法 60発明の名称

> 頭 平1-260785 创特

頤 平1(1989)10月5日 29出

美 7 ⑦発 明 者 美 濃

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 勿出 願 人

外1名 重孝 弁理士 粟野 の代 理 人

#### 細

1. 発明の名称

マイクロレンズの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 透明基板上に遮光膜を形成する工程と 遮 光謨をマスクとして前記透明基板をエッチングす る工程と 透明基板のエッチング邸に透明基板と は屈折率の異なる物質を埋め込む工程とを含むマ イクロレンズの製造方法
- (2) 請求項1に記載の方法によりマイクロレン ズを形成し 平坦化する工程と 前記平坦化面上 にカラーフィルタを形成する工程とを含むカラー フィルタ基板の製造方法
- (3) 請求項1に記載の方法によりマイクロレン ズを形成し 平坦化する工程と 前記平坦化面と 相反する面にカラーフィルタを形成する工程とを 合むカラーフィルタ基板の製造方法
- (4) 走査信号を伝達する第1の配線群と、 表示 信号を伝達する第2の配線群がXYマトリックス 状に配置され、前記第1の配線群と前記第2の配

協群の交点に対応してスイッチング素子を配した! 第1の基板と、 これと対向する第2の基板との間 に被晶を挟持して成る液晶パネルにおいて、 前記 第2の基板が請求項2もしくは3のいずれかに記 敵の方法により製造されたフィルタ基板であるこ とを特徴とする液晶表示装置

- (5) 第1の基板の絵業電極上に有機材料から成 るマイクロレンズを有することを特徴とする請求 項4記載の液晶表示装置
- (6) フォトダイオードと対向する位置に マイ クロシンズが配置されるように請求項 2 記 轅の方 法により製造されたカラーフィルタ基板を接着剤 を介して貼付けたことを特徴とする固体機像装置 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は ブラズマディスプレイや液晶ディス プレイ、 個体機像装置などのように、 フィルタを **設置してカラー表示を行う超高密度表示装置のマ** イクロレンズの形成方法に関するものである

従来の技術

従来の技術について、一般的な液晶表示装置の 構成を類 4 図を用いて以下に説明する。

液晶表示装置の対向基板!は、一般に透明基板の一面にCr等による遮光膜2をパターン形成したのち、例えば有機材料によりR、G、Bのカラーフィルタ3を形成し、次に表面保護膜をほぼ全面に形成。さらに対向電極として透明電極4を形成して成る。

一方、アレイ基板10は、一般に透明基板の一つで、P-Siもしくは a-SiによるTFT5を形成して成り、対向基板1のフィルタ形成面向膜 6 を形成した後ラピング処理を施す。次に、合っているを位置合わせし、シール材7にて貼合のフィルを協を位置合わせし、シール材7にて貼合フィルを振を位置合わせし、シール材7にて貼合フィルを振いたに、前記基板間に被品8を封入した後間になる。 を抵表示装置の現状に於ける基板サイズと絵楽 数および絵楽ピッチを以下に示す。

基板	942*	*	<b>平</b>	X	<b></b>	直	(1	会 ;	# 1	效)	拾業ピッチ
3 イ	ンチ		3	7	0	x	2	4	0		160×190
4	•		4	8	0	x	2	2	0		168x275
5	•		4	8	0	x	2	4	0		214x320
6	*		6	4	0	x	4	4	0		170x170
8.8	,	1	0	2	4	x	1	0	2	4	155×155
9	*		6	4	0	x	4	0	0		300x300
9.5	*		9	6	0	x	4	4	0		200x300
10	•	1	9	2	0	x	4	5	0		110x330
1.4	"		6	4	0	x	4	8	0		410x428

このように、基板は大型化され高精細な画像を得るため、絵楽数の増加とともに絵楽ピッチは縮小傾向にある。しかしながら、TFTプロセスにおいて微細加工には限界があり従って、1絵楽あたりの限口事は希は傾向にある。

開口率の激減は、液晶表示装置のみならず、 弱体機像装置においても同様で、 超高密度化にとも

ない問題となっている。

そこで、 現状の対策としては液晶表示装置の場合 TFTアレイの絵楽電極上 個体機像装置の場合にはフォトダイオード上に有機材料を用いてマイクロレンズを形成 し、入射光を微細な絵楽電極フォトダイオードに集束するという手段がとられている。

有機材料によるマイクロレンズの形成方法について第5、 6 図を用いて以下に説明する

また 印刷法の場合 第6図(a)に示すよう。 に 絵楽電極9が形成されたTFTアレイ基板10 上に例えばメタルマスク13を載置し、その上から 無硬化性もしくは感光性樹脂11を塗布し、同図( b)に示すようにマスクを排除し、加熱もしくは 光照射にて同図(c)に示すような樹脂パターン 11-aを得る

このようにして絵素電極上にマイクロレンズ14を形成したTFTアレイ基板10に対向基板1を貼合わせ実装して成る従来の液晶表示装置を第7図ー a に示す。 また 第7図ー b は 従来の液温表示装置の光の入射について拡大明示したものである。 絵楽ピッチa に対するレンズサイズ b は極めて小さい。 c は絵素電極サイズを示す。

発明が解決しようとする課題

従来の方法では高密度な加工を施したTFTアレイ基板や個体機像基板上にマイクロレンズを形成しており、マイクロレンズそのもののサイズも 敬知である。また、下地の形状や材料、プロセスに影響されやすい、さらに、有機材料を用いレン

#### 特閒平3-122614(3)

ズ形状を基板全面にわたり均一に形成することは 困難である等から満足なレンズ効果を得ることが できなかった

#### 課題を解決するための手段

対向基板フィルタ形成面の基板層に基板ガラスとは屈折率の異なる物質を埋め込みマイクロレンズを形成する。

#### 作用

#### 事施例

本発明の第1の実施例について第1、 2、 3 図 を用いて以下に説明する。

まず、フォトリソ法では1 絵素毎に光の混入を 防止するための例えばCrによる選光膜パターン 2 を形成して成る透明基板 1 ー a の前記選光膜パ ターンをマスクとして、例えばHF系のウェット エッチによりガラスをエッチングする。 (第1 図ー b 参照) この恩 レンズ形成箇所以外はエッチングされないようにレジスト等で保護しておく。 次に エッチング部に基板とは屈折率の異なる物質として例えば樹脂11を充填させ基板面が平坦になるようにする。 (第1 図ー c 参照) このような 基板は 白黒表示もしくは 3 板式カラー表示のの ・ 被品表示装置やオンチップカラーフィルタの固体 徴像装置に用いることができる。

そして、フルカラー被晶表示装置には、前記基板上に R. G. B. のカラーフィルタ 3 を形成し その上に透明電極 4、 配向膜 6 を順次形成して成る基板を用いる。(第 2 図参照)

このようにして絵楽電極に対応する基板のガラス層内にマイクロレンズ14を形成した対向基板とTFTアレイ基板10を貼合わせ実装して成る本発明の液晶表示装置を第3図-aに示す。また、第3図-bに本発明の液晶表示装置の光の入射について拡大明示したものである。 絵彙ピッチュに対するレンズサイズ b は従来のものと比べかなり大

#### 。きくなっている

なお 本実施例ではマイクロレンズを形成した 面上にカラーフィルタを形成しているが マイクロレンズ形成面と相反するガラス裏面にカラーフィルタを形成することも可能である。

#### 発明の効果

本発明によると、マイクロレンズは対向基板となるガラス基板層に形成したのちカラーフィル外透明電極 配向膜などの各形成工程がありこれら後工程は従来の条件で良い、すなわち、マイクロレンズ形成時にはレンズ形成箇所以外へのエッチング防止のみ考慮しておけばよいことから従来ののように他の工程に影響されにくく作業性、安定性がよい

絵素ピッチサイズをフルに利用し、マイクロレンズを形成できることから光の集束量が多く高密度の被晶パネルにおいても鮮明な画質を得ることができる。

従来のように下地影響され不均一になっていた マイクロレンズ形状は 遮光膜パターンの開口面 顔とエッチング性のコントロールにより均一に再 現性よく形成することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明のマイクロレンズ形成工程を説明する断面図 第3 図は 本発明のマイクロレンズを有する対向基板を用いた液晶表示装置の構成を示す断面図 第4 図は従来のマイクロレンズを有しない液晶表示装置の構成を示す断面図 第5 図及び第6 図は絵楽電極上にマイクロレンズ形成する工程を説明する断面図 第7 図は絵楽電極上にマイクロレンズ形成する工程を説明する断面図 第7 図は絵楽電極上にマイクロレンズを有する従来のである。

1 · · · · · 対向基板 1 · a · · · · 透明基板

4 · · · · · 透明電極 5 · · · · T F T

6 ・・・・・配向膜 7 ・・・・・シール材

8 ・・・・・被晶 9 ・・・・・ 絵業電極

10・・・・TFTアレイ基板

11・・・・樹脂 11・a・・・・樹脂パターン

#### 特開平3-122614(4)

12······ 選光マスク 13·····・メタルマスク 14·····マイクロレンズ 代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか 1 名

第 1 区

2 遮光膜

(a)

/-a 透明基板

2

(b)

/-a

2

(c)

/-a

//

樹脂

6 配向膜

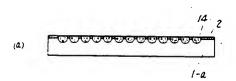
4 透明電板

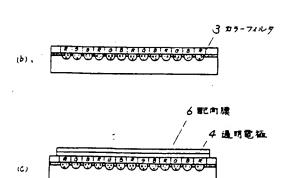
<del>୰</del>୰୰୰୰୰୰୰୰୰୰

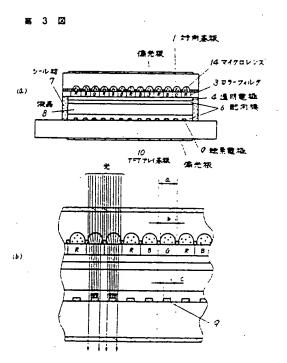
1-a

14 マイクロレンズ

第 2 図

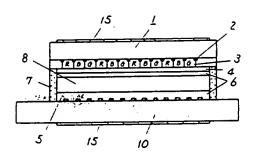


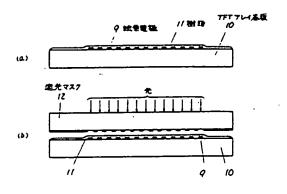


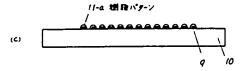


# 5 🖾

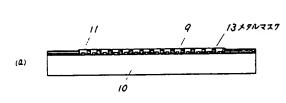
森 4 図

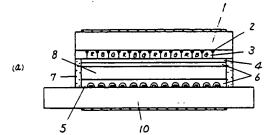


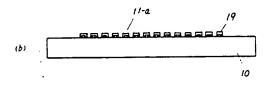


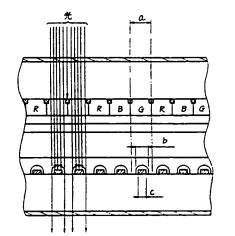


**≆**; 6 ⊠









(c) | 14 7170 V 72 | Q

(b)

# I HIS PAGE BLANK (USPTO)